⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 顧 公 開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-20941

1 Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 @公開 平成3年(1991)1月29日

H 01 J 31/12 G 09 F

4 E.

В

6722-5C

3 6 0 8621-5C 9/30 R H 01 J 9/02 6722-5C

審查請求 未請求 請求項の数 7 (全13頁)

会発明の名称 画像表示装置及びその製造方法

> 创特 頭 平1-290979

20出 願 平1(1989)11月10日

優先権主張 ⑩平1(1989)3月23日匈日本(JP)⑪特願 平1−69389.

@発 明 者 野 個発 子 明 者 金

BB 哲 他 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

冗発 明 者 小野 冶 X

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キヤノン株式会社内

⑫発 明 者 焰 英 俊

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キャノン株式会社内

の出 M 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

個代 理 人 弁理士 豊田 外1名 善雄

1. 発明の名称

画像表示装置及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 複数の表面伝導形電子放出素子を並べた電子 源と、電子流を情報信号に応じて変調する変調電。 極と、電子が衝突して画像を形成する画像形成部 材とを有する画像表示装置において、前記変調賞 極、前記電子源。前記画像形成部材が順次配置さ れ、かつ、核変調電極と電子源が絶線体を介して 一体形成されていることを特徴とする面像表示装 Z .
- (2) 前記電子源が、素子配線電極間に表面伝導形 低子放出素子を並べた線電子源群から成り、前記 変調電極が該線電子源と運角方向に配置された変 調電極群から形成され、各線電子源と各変調電極 に電圧印加手段を備えたことを特徴とする類求項 上記載の画像表示装置。
- (3) 素子配線電極制に複数の表面伝導形電子放出

素子を並べた緑電子源と、電子流を情報信号に応 じて変調する変調電種と、電子が衝突して画像を 形成する画像形成部材とを有する画像表示装置に おいて、前記変調電極と前記線電子源が、同一絶 緑蒸板上に設けられていることを特徴とする画像 表示选择。

- (4) 前記変調電極を、変調配線電循閉に表面伝導 形電子放出素子を挟んで複数並べた線変調電極を 複数並列に設けた鎮変調電援群と、前記線電子源 を複数並列に設けた練電子源群とを互いに雇角方 向に配置し、かつ、各線変調電極と各線電子源に 電圧印加手段を備えたことを特徴とする請求項 3 記載の函像表示装置。
- (5) 前記索子配線電極と前記変鋼配線電極が絶線 体を介して一体に形成されていることを特徴とす る請求項4記載の函像表示装置。
- (6) 前記表面伝導形電子放出業子の素子電極と前 記変調電極が、周一材料からなることを特徴とす る請求項3~5いずれかに記載の画像表示装置。
- (7) 絶縁性基板上に、表面伝導形電子放出素子か

ちなる電子派と変調電極を設け、該基板に対向配置させて、電子の衝突により画像を形成する画像 形成部材を有したフェースプレートを設ける画像 表示装置の製造において、前記業子の電極と前記 変調電極とを前記絶縁性基板上に同時に形成する ことを特徴とする画像表示装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、表面伝導形電子放出素子を電子源と して用いた画像表示装置及びその製造方法に関する。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子として、例えば、エム・アイ・エリンソン(N. [. Elinson)等によって発表された冷陸極素子が知られている [ラジオ・エンジニアリング・エレクトロン・フィジィッス (Radio Eng. Electron. Phys.)第10巻、1290~1296頁、1965年】。

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、 膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形電子放出素子と呼ばれている。

この表面伝導形電子放出祭子としては、前記 エリンソン等により開発された SnO。(Sb) 薄膜を用 いたものの他、Au薄膜によるもの [ジー・ディト マー: "スイン・ソリッド・フィルムス" (G. Dittmer: "Thin Solid Films"), 9巻, 317 頁、 (1972年)}、ITO 薄膜によるもの (エム・ハートウェル・アンド・シー・ジー・フォンス タッド: "アイ・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ" (M. Hartwell and C. G. Fonstad: "IEEE Trans. ED Cont.") 519頁、 (1975年)]、カーボン薄膜によるもの [荒木久他: "真空", 第 26巻, 第 1 号, 22頁、 (1983年)] 等が報告されている。

これらの表面伝導形電子放出素子は、

- 1) 高い電子放出効率が得られる。
- 2) 構造が簡単であるため、製造が容易である、
- 3) 同一基板上に多数の素子を配列形成できる、
- 4) 応答速度が速い、

等の利点があり、今後広く応用される可能性を もっている。

一方、面状に展開した複数の電子源と、この電子源からの電子ビームの照射を各々受ける蛍光体ターゲットとを、各々相対向させた薄形の画像表示装置が、特別昭 58-1956 号、特開昭 60-225342 导等で開示されている。

これら電子線ディスプレイ装置は次のような構造からなる。

材料を用いても良く、一般に融点が高く電気抵抗 の小さいものが用いられる。支持体2は絶縁体材 料もしくは導電体材料で形成されている。

これら電子線ディスプレイ装置は、配線電極 3に電圧を印加せしめ中空構造をなす電子放出部 より電子を放出させ、これら電子流を情報信に 応じて変調する変調電極6に電圧を印加すること により電子を取り出し、取り出した電子を加速さ せ蛍光体9に衝突させるものである。また、配線 電極3と変調電極6でXYマトリックスを形成せし め、画像形成部材たる蛍光体9上に画像表示を行 うものである。

上述従来の電子線ディスプレイは熱電子源を用いている為、次のような問題点があった。

- 1. 消費電力が高い。
- 2. 変調スピードが遅い為大容量の表示ができな い
- 3. 各素子間のパラッキが生じ易い為大面類化が 難しい。
- これらの問題点を解決する為に熟電子源に代え

て、前述した表面伝導形電子放出業子を配置した 國優安示装置が考えられる。

第2図は、表面伝導形電子放出素子を用いた、21 は素子配線電極、22は素子電極、23は電子放出電極、22は素子電極、23は電子放出に示す放出に素子を重要を表示をである。この個像表示を重要を行うことを関すると、配線電極間に素子を並べた線電子のことを表示するものである。また、これら電子線を受けるで変更なで駆動させる為に、系全体を真空封止はなった。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上述した表面伝導形電子放出素子を用いた画像表示装置には次のような問題点があった。

①、フェースプレート10に設けた画像形成部材9 と変調電極6と電子放出部23の位置合わせが難 しい為、大画面で高精細なディスプレイが作製 できない。

- ②、変調電極6と電子放出部23の絶対的な位置が 場所によって異なると表示画像にムラが生じ る。よって、極めて正確に位置合わせをして製 治する必要がある。
- ③ 上述の、②を据みて大園面で高精細なディスプレイを製造するには、多大な設備投資が必要であり、ディスプレイの価格も非常に高価になる。

すなわち、本発明の目的とするところは、上述のような問題点を解消した面像表示装置及びその 製造方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明の特徴とするところは、複数の表面伝導形電子放出素子を並べた電子源と、電子が衝突し信号に応じて変調する変調電極と、電子が衝突して副像を形成する画像形成部材とを有する画像表示装置において、前記変調電極、前記電子源、前記画像形成部材が頻次配置され、かつ、該変調電極と電子源が絶縁体を介して一体形成されている

画像表示装置にある。

また、前記電子源が、素子配線電極間に表面伝導形電子放出素子を並べた線電子源群から成り、前記変調電極が該線電子源と直角方向に配置された変調電極群から形成され、各線電子源と各変調電極に電圧印加手段を備えた画像表示装置も特徴とする。

次に、本発明の特徴とするところは、素子配線 電極間に複数の表面伝導形電子放出素子を並べた 線電子源と、電子流を情報信号に応じて変調する 変調電極と、電子が衝突して画像を形成する画像 形成部材とを有する画像表示装置において、前記 変調電極と前記線電子源が、同一絶線基板上に設 けられている画像表示装置にある。

また、前記変調電極を、変調配線電極間に表面伝導形電子放出案子を挟んで複数並べた線変調電極群と、前記線電子源を複数並列に設けた線電子源群とを互いに直角方向に配置し、かつ、各線変調電極と各線電子源に電圧印加手段を備えた画像表示装置も特徴と

する.

さらに、前記素子配線電極と前記変調配線電極が絶縁体を介して一体に形成された画像表示装置をも特徴とし、また、前記表面伝導形電子放出素子の素子電極と前記変調電極が、同一材料からなる画像表示装置とすることにも特徴がある。

一方、本発明では装置の製造方法にも特徴を り、すなわち、絶縁性基板上に、表面伝導形態 放出素子からなる電子。 を選子の衝突により面を した対向配置させて、電子の衝突により面像表示 が成する面像表示装置の製造において、前記素形 設ける面像表示装置の製造において、前記素の 電極と前記変調電極とを前記絶縁性基板上に同時 に形成する点に特徴を有するものである。

[作用]

本発明においては、従来別体として設けていた変調電極を、絶縁性基板上に電子源と一体(電子源の下方に、あるいは電子源と同一面上に)に設けた構造とすることで、電子源と変調電極のアライメントが容易になる。すなわち、従来の別体置

き変調電極では、電子源から一定の間隔を取って かかる変調電極を設けているため、その若干のズ レもが、画像形成部に達する電子ピームの飛翔に 大きな影響を与えていた。

正しくこの問題を解消できる作用が、本発明には在るといえよう。

また、絶縁性基板上に設ける変調電極は、従来に比べ、そのポリュームを大きくとることができ、すなわち抵抗の低減となり、結果として印加電圧を低減できるといった作用が在る。

は特性劣化の原因になる。よって、本発明が、新たな問題を発生させずに上述問題を解消できる作用が在るといえよう。

以上述べた本発明の構成を、以下に示す実施例 を用いて詳細に説明する。

[宴施例]

夹施例 1

第3図は、本実施例の電子源と変調電極の構成 図である。31はガラス基板、32は変調電極、33は 絶縁体膜、34は素子配線電極、35は素子電極、36 は電子放出部である。

本実施例は、前述第2図に示す従来例の電子放出素子と蛍光体の間にある変調電極を電子放出部36の下に配置しかつ電子放出素子と変調電極32を 絶縁体膜33を介して一体に形成したものである。

第4図は、第3図のA-A'の断面における本実施例の電子源と変調電極の製造工程を示すものである。ここで、本実施例の画像表示装置の製造方法を説明する。

①・先ず、ガラス基板31を十分洗浄し、通常良く

用いられる無着技術とホトリソグラフィー技術により、ライン状の変調電極32群を形成する。かかる基板31は、ガラス以外にもアルミナセラミックス等の絶縁体であれば良い。また変調電極32は、金、ニッケル、タングステン等の導電性材料であれば良いが、基板との熱能强率がなるべく近いものが好ましい。

本実施例の変調電極は、ニッケル材料を用い、幅 1.6mm で 2 mmピッチの変調電極群を作製した。

- ② 次に、蒸着技術によりS10。で絶縁体膜33を形成した。絶縁体膜33の材料としては、S10a、ガラス・その他のセラミックス材料が好適である。また、その厚さは、薄い方が変調電極に印加する電圧が低くなるので良いが、実用的には 1 μm~200μm が好ましく、さらには 1 μm~10μm が最適である。本実施例では厚さを10μmとした。
- ②・次に、禁一技術とエッチング技術により素子 電極35と素子配線電極34(断面図には不図示)

をNi材料で作製した。かかる素子配線電極34は、電気抵抗が十分低くなるように作製しさそを極35は、電子配線電極34-a及び34-bと接続を加まった。素子配線電極34-a及び34-bと接続を加まる。素子配線電極34-a及び34-bと接続を形成する。その電極ギャップ(G)は、0.1μm~10μmが好適で本実施例は2μmに形成した。電子の電極ギャップ(G)は、0.1μm~10μmが好適で表現のである。は1μm~10μmが好適で表現である。また、電子放出の中心近近地である。また、電子放出の中心近常に作製する。サールでは1μm~10μmが最適である。また、電子放出の中心近常に作製する。サールでは1μm~10μmが最適である。また、電子放出の中心近常に作製する。サールである。サールでは2mm、電子放出の36のビッチは2mmに形成し

④ 次に、ガスデポジション法を用いて相対抗する電極間に超微粒子膜を設けることにより電子放出部35を形成した。超微粒子の材質はPdを用いたが、その他の材料としてAg、Au等の金属材料やSnOa、InaOaの酸化物材料が好適であるが

これに限定されるものではない。本実施例では Pd粒子の直径を約100 人に設定したが、これに 限定されるものではない。また、ガスデポジ ション法以外にも、例えば有機金属を分散塗布 し、その後熱処理することにより電極間に超微 粒子膜を形成しても所望の特性が得られる。

⑤. 以上説明したプロセスで形成された電子源と 変調電極を有するガラス基板から、5 mm鍵して 蛍光体9を有するフェースプレート10を設け画 像表示装置を作製した。

次に本実施例の駆動方法を説明する。

第3図において、一対の常子配線電極34-aと34-bに14Vの電圧パルスを印加し、線状に並べた複数の電子放出素子から電子を放出させる。放出された電子は、情報信号に対応して変調電極群に電圧を印加することにより電子出された電子は、加速し、変調電極32により引き出された電子は、加速し、変調電極32により引き出された電子は、加速し、変調電極32により引き出された電子は、加速し、変調電極32により引き出された電子は、加速し、変調電極32により引き出された電子は、加速し、変調電極32により引き出された電子に必要を行う。次にこの関りの素子配線

電極34-a、34-bに14Vの電圧パルスを印加し上述したーラインの表示を行う。これを順次行うことにより一圏面の画像を形成した。つまり、素子配線電極群を走査電極として、走査電極と変調電極でXYマトリックスを形成し画像を表示した。

本実施例の表面伝導形電子放出素子は、100 ピコ 砂以下の電圧パルスに応答して駆動できるので、1 関面を30分の1 秒で画像を表示すると1 万本以上の走査線数が形成可能である。

また、変調電極 3 2 群に印加する電圧は、 - 40 V以下で電子ビームを 0 FF 制御し、 3 0 V以上で 0 N 制御した。また、 - 40 V ~ 3 0 V の間で電子ビーム の量が連続的に変化した。よって、変調電極に印 加する電圧により階調表示が可能であった。

変調電極 32に印加する電圧によって電子ビームが制御できる理由は、変調電極の電圧によって電子放出部 36近傍の電位がプラスからマイナスまで変化し、電子ビームが加速または減速することに基づく。よって、紫子電極 35の幅 (W) が広くなるにつれ、変調電極 32に印加する電圧を高くしない

と世子放出部36近傍の電界分布を制御できなくなる。

以上説明した様に、本実施例は電子放出素子と 変調電極が一体に形成されているので、アライメ ントが容易で、かつ、薄膜製造技術で作製してい る為、大画面で高精細なディスプレイを安価に得 ることができた。さらに、電子放出部36と変調を 種32の間隔を極めて精度良く作製することができ たので輝度ムラのない極めて一様な画像表示装置 を得ることができた。

表面伝導形電子放出素子においては、数ポルトの初速度を持った電子が真空中に放出されるが、 このような素子の変調に対して本発明は極めて有効であった。

実施例2

第5図は第2の実施例であるところの電子源と 変調電極の構成図である。

第6図は第5図のB-B'の断面図である。37 は本実施例の変調電極群である。本実施例は実施例1における変調電極を電子放出面内にも配置し たものである.

第5 図に示す本実施例の製造方法は、実施例1と同等な無着技術及びエッチング技術により形成できるので説明を省略する。また、各構成材の形状は実施例1と同一に製造した。第6 図において素子電極35と変調電極37の間隔(S) は30μm以下が好ましく、実用的には5~20μmが好適である。本実施例では10μmとした。

本実施例において変調電極37に印加する電圧は、-25V以下で電子ビームをOFF 制御し、10V以上でON制御できた。また、実施例 1 と同様-25V~10Vで電子ビームの量を連続的に制御できた。

本実施例は実施例1に対し、変調電極37に印加 する電圧を約2分の1に減少させることができ た。このことにより変調電極に電圧を印加する為 のトランジスターの価格を大幅に下げることがで きる。

以上説明したように、本実施例は実施例1と比較して、変調電極に印加する電圧を低く設定し

ても電子放出部 36近傍の電位を容易に制御できた。

夹施例3

第7回は、第3の実施例であるところの電子源と変調電極の構成図である。第8回は、第7回のC-C'の断面における製造工程の説明図である。ここで、本実施例の製造方法を説明する。38はコンタクトホールである。

- ① . 実施例 1 の製造方法と同じ。
- ②・実施例1の製造方法と同じ。ただし絶縁体膜 33の厚さを3μmとした。
- ③・エッチング技術により第7回。第8回に示すようなコンタクトホール 38を設ける。かかるコンタクトホールは、素子電極 35を挟む位置において 絶縁 体膜 33を取り除くことにより形成した。つまり、コンタクトホールを通して変調電 極 32が 露出している。
- ④. 実施例1における製造方法の⑤と同じ。
- 切・次に有機パラジウムをディッピング法により 基板全面に塗布する。これを300 でで1時間焼

成することにより基板全面にバラジウムは 39を析出させた。有機パラジウムは奥野いた。 でCP-4230を用いた。このプロセスにおいて 対抗する常子電極35の間に電子放出のではなる であるだけでなく、コンタクトホール38の内性 けるだけでなく、コンタクトホール38の内性 はないでなく、では、 はないでは、 を重要では、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 ないでは、 ないで

⑤・実施例1における製造方法の⑤と同じ。

本実施例のコンタクトホール 38の大きさは、 第7 図に示すように電子放出部 36の長さ(l) と 同程度が好適である。また、コンタクトホールと素子電極の距離(S) は 10μm~ 500μmが好適で、さらには 25μm~100 μmが最適である。

本実施例は変調電極32に電圧を印加すると、コンタクトホール38を通して電流が流れ絶縁体膜表面の電位を変えるもので、素子電極35近傍の絶縁

体膜の表面電位を制御するものである。

本実施例において、変調電極32に印加する電圧は、一25V以下で電子ビームをOFF 制御し10V以上でON制御できた。

本実施例は、実施例1に対し変調電極に印加する電圧を約2分の1に減少させることができた。 このことにより、変調電極に電圧を印加する為の トランジスターの価格を大幅に下げることができた。

麦施例4

第9 図は本発明の第4の実施例における電子源と変調電極部を示す概略的な構成図である。第10 図は第9 図におけるD-D'の斜面図である。31は絶縁性基板、35は表面伝導形電子放出衆子の素子電極、36は電子放出部、40は変調電極、34(34-a。34-b)は素子配線電極、33は絶縁体膜、41は変調配線電極である。

線電子源は、素子配線電極34-aと34-bの間に電子放出部36を複数配置することにより形成する。 「変調電極40は、素子電極35を挟む位置に配置さ れ、また、第10図に示すように絶縁体膜33のコンタクトホールを介して変調配線電極41に接続されている。以後これを線変調電極と呼ぶ。また、かかる線電子源と線変調電極41を複数並列に設けることにより線電子源群と線変調電極群を形成する。

本実施例は、上記電子源と変調電極を設けた基板上方に前述のような画像形成部材 9 付フェースプレート 10を設けることで画像表示装置を作製するものである。

本実施例では、基板 31の同一面上に表面伝導形電子放出素子と変調電極 40を設けることを特徴とする。素子電極 35の幅(W) は、1~50μmが記ましいがこれに限るのではない。また、素子電極の幅(W) がいたまた。素子電極の幅(W) ができるが、上記範囲より小さいと素子電極の低があるくなるという欠点を生じる。電子放出部 36で まるくなるの素子電極 35の関隔(G) は、実用的には 0.5~5μmであるがこれに限るものではない。次に

電子放出部36の形成については、奥野製薬株式会 計 製 CCP-4230の 有機パラジウムを分散塗布し、そ の後300 ℃の温度で大気焼成することにより、バ ラジウム競粒子と酸化パラジウム機粒子の混合機 粒子膜を素子電極間に設けることで電子放出部を 形成した。しかし、これに限るものではない。次 に、素子電極35と変調電極40の間隔(S)は、各電 極間の爆気的絶線さえ維持できれば、できる限り 小さくすることが望ましく30μm以下が好適で、実 用的には5~20mmが望ましい。かかる間隔(S) は、変調電極40に印加する電圧を深く係わるもの であり、間隔(S) が大きくなると変調電極40に印 加する電圧が高くなる。また、第9図に示す電子 放出部36の長さ(2) は、紫子電極35の相対向する 長さで、この長さ(2) から一様に電子が放出され る。変調電極40の幅(L) は、電子放出部36の長さ (4) より長くすることが必要である。例えば、電 子放出部36の長さ(2)が50~150 μ=であれば、素 子館摘の幅(W) や素子電極と変調電極の間隔(S) にもよるが、変調電極40の幅(L) は100 ~ 200 μm

が実用的である。ここで 4 > Lのときは、電子放出部から放出された電子を変調電極 40によって ON /OFF制御できなくなるか、制卸できたとしても変調電極 40に印加する電圧が高くなる。

次に、本発明の構成材料を説明する。 芸板31としては、一般にはガラス材料を用いるが、 SiO, やアルミナセラミックス等の絶縁体であれば良い。 索子電極35と変調電極40は、金、ニッケル等の金属材料で形成されることが望ましいが、その他のいかなる導電性材料を用いても積わない。 絶縁体膜33は、 SiO, 等絶縁体膜で一般に形成するが、 素子配線電極34と変調配線電極41の絶縁ができればこれに限るものではない。

次に、本実施例の画像表示装置の製造方法を第 11図に基づいて説明する。

①、ガラス基板31を十分洗浄し通常良く用いられる蒸糖技術とホトリソグラフィー技術により素子電極35と変調電極40を形成する。ここでは、電極材料としてニッケル材料を用いたが、導電性材料であればこれに限るものではない。素子電極間

(G) は $2 \mu m$ 、 素子電極幅 (W) は $10 \mu m$ 、 素子電極 35 と 変調 電極 40σ 距離 (S) は $5 \mu m$ 、 電子放出部の長さ (ℓ) は $150 \mu m$ 、 変調 電極 m (L) は $220 \mu m$ に形成した。 ここで、 素子電極 35 と 変調 電極 40 は同一プロセスで、 すなわち同一材料で形成したが、 それぞれ別の材料を用いて形成しても構わない。 本 実施 例の 電子 放出 素子及び 線電子源、 線変調 電極 は全て 1.0 mm ピッチに形成した。

次に、電子放出素子を複数同時に駆動するる金の業子配線電極34を形成の金属材料が適当になり、電子放出素子を多数同時に駆動する。金属材料が適当には、電子放出素子を多数同時に駆動する。電話の小さな材料で1.5 μαの厚色に形成して、ので主体とする材料で1.5 μαの厚色に形成して、地級体膜33を変調電極40の増電局34とに、地線体膜上に設的地級では、地線体膜上に設め地級では、地線体膜上に設め地級では、地線体膜上に設め地級では、地線体膜がある。その為には、地線体膜33の厚さ、本突筋膜は低34より厚く形成する必要がある。本突筋

例では、厚さ 3 μmの SiOmで形成した。次に変調電極 40と変調配線電極 41の電気的接続を得る為に絶縁体膜 33にコンタクトホール 38を形成する。

③、次に、変調配線電極41を絶縁体膜33上に形成する。このとをコンタクトホール38を介して変調電極の結線が成され、かつ電子放出部36を挟む2つの変調電極に同一の電圧が印加されるように配線する。本実施例では基板端部でこの配線を行った。本実施例の変調配線電極41は、5μαのNi材料で形成した。

④、次に、素子電極間に微粒子膜を形成し電子放出部36を形成する。かかる微粒子膜は、有機パラッカ微粒子をスピナー塗布し、その後約300 でで30分焼成することにより形成した。得られた放粒子膜は、パラジウムと酸化パラジウムの混合、流子膜であった。尚、パターニング方法は、通常良く用いられるリフトオフ技術によることができ、このとき微粒子膜は素子電極35の間でされても構わない。

⑤・以上説明したプロセスで形成された電子源と変調電極 40を有するガラス基板から 5 mm難して蛍光体 9 を有するフェースプレート 10を設け画像表示装置を作製した。

次に本実施例の駆動方法を説明する。

サ米体面の電圧を0.8kV~1.5kVに設定する。
第9図において、一対の索子配線電極34-aと34-bにおいて、一対の索子配線電極34-aと34-bには大変に対して、変更に対した。電圧パルスを印加放して、機状に並なた電子は、情報は今によりの電圧を印加を10によりの電性によりのでは、対したがでは14Vの)電圧パルを順かのでは14Vの)電圧パルを順かのでは14Vの)電圧パルを順かのでは14Vの)電圧パルを順かのでは14Vの)電圧パルを順かのでは14Vの)電圧パルを順かのでは14Vの)電圧パルを順かのでは14Vの)電圧パルを順かのでは14Vの)電圧パルを順かのでは14Vの)電圧パルを順かでは14Vの)電圧パルを順かでは14Vの)電圧パルを順かでは14Vの)電圧パルを順かでは14Vの)電圧パルを順かでは14Vの)電圧パルを順かでは14Vの)電圧パルを順かを形成した。では14Vの)では14Vの)では14Vの)では14Vの)では14Vの)では14Vの)では14Vの)では14Vの)では14Vの)では14Vの)では14Vの)では14Vの)で表示を形成した。一次変更を表示した。

加するパルス電圧は、素子の材料や構造にもよるが、一般的には8~20Vの範囲である。

本実施例の表面伝導形電子放出索子は、100 ピコ秒以下の電圧パルスに応答して駆動できるので、1 画面を30分の1 秒で画像を表示すると1 万本以上の走査線数が形成可能である。

また、変調電極群に印加する電圧は - 36 V 以下で電子ビームを OFP 制御し、 26 V 以上で ON制御した。また、 - 36 V ~ 26 V の間で電子ビームの量が連続的に変化した。よって、変調電極 40 に印加する電圧により階調表示が可能であった。

変調電極40に印加する電圧によって電子ビームが制御できる理由は、変調電極の電圧によって電子とって電子放出部36近傍の電位がブラスからマイナスまで変化し、電子ビームが加速または減速することに基づく。よって、素子電極35の幅(型)や紫子電極35と変調電極40の間隔(S)が大きくなるにつれ、変調電極40に印加する電圧を高くしないと電子放出部36近傍の電界分布を制御できなくなる。また、本実施例では電子放出部36を挟む位置に変調

電極 40を設けているが、これに限定されるものではなく、一つの変調電極でも変調電圧を高くすれば同様に電子ビームを制御できる。

以上説明したように、電子放出素子と変四電極が同一基板上に同一プロセスで形成されているのでアライメントが容易で、かつ、薄膜製造技術で作製している為、大画面で高精細なディスプレイを安価に得ることができた。さらに、電子放出部36と変調電極40の間隔を極めて精度良く作製することができたので輝度ムラのない極めて一様な画像表示装置を得ることができた。

また、表面伝導形電子放出素子においては数ポルトの初速度を持った電子が真空中に放出されるが、このような業子の変調に対して本発明は極めて有効であった。

夹施例 5

第12図は、第5の実施例であるところの電子源と変調電極の構成図である。

本実施例は、実施例4の電子放出索子の形状を換えたものである。本実施例の電子放出索子は、

索子電極 35の幅が電子放出部 36の長さ(2) を形成するものである。

本実施例の画像表示装置の作製方法は、実施例 4 と同一の方法が適用できるので省略する。

本実施例は、選子放出部の長さ(&)を10μa、変調電極40と素子電極35の距離(S)を5μmに形成した。その他の構成材の寸法は、実施例4とほぼ同等の値とした。

本実施例は、実施例4と比較して、電子放出型は少くなるが、電子ピームの収束、発散の制御が可能で、非常に高精細な画像表示ができる。また、電子放出部36と変調電積40の距離を短くできるので、低電圧にて電子ピームをON/OFF制御できる。

{発明の効果}

以上説明したように、変調電極と表面伝導形電子放出素子を同一絶縁基板上に形成することで、電子源と変調電極の位置合わせが容易となり実用上次のような効果がある。

(1). 大容量表示が可能である。

- (2). 製造技術として薄膜技術が使えるので高精器な表示が可能である。
- (3). 表示ムラのない画像が得られる。
- (4).低価格の画像表示装置が作製できる。

さらに、変闘電極と表面伝導形電子放出素子を 同一材料。同一プロセスで絶録基板上に形成すれ は、容易に上記画像表示装置を作製できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、従来の画像表示装置の構成図である。

第2図は、表面伝導形電子放出累子を従来の画像表示装置に応用した場合の構成図である。

第3図は、実施例1の電子源と変調電極の構成図である。

第4図は、実施例1の電子源と変調電極の製造 方法をA-A/断面にて示したものである。

第5図は、実施例2の電子源と変調電極の構成 図である。

第6図は、第5図のB-B'の断面図である。

第7図は、実施例3の電子源と変調電極の構成

図である.

第8図は、実施例3の電子源と変調電極の製造 方法をC-C′断面にて示したものである。

第9回は、実施例4の電子線と変調電極の構成 図である。

第10図は、第9図のD-D'断面を示したものである。

第11図は、実施例4の電子源と変調電極の製造 方法をD-D/断面にて示したものである。

第12図は、実施例 5 の電子源と変調電極の構成 図である。

1,20,31 … 絶縁層基板 2 … 支持体 (ガラス基板)

3 … 配線電極 4,23,36 … 電子放出部

5 ... 電子通過孔 6,32,37,40 ... 変調電極

7・・・ガラス基板 8・・・透明電極

9 … 画像形成部材 10 … フェースブレート (蛍光体)

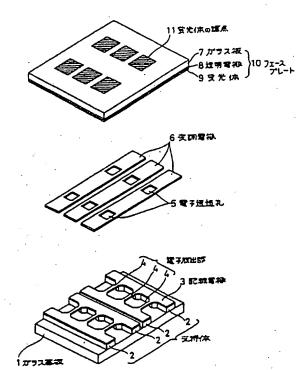
11… 蛍光体の輝点 21,34,34-a,34-b ··索子配線電板

22, 35-素子電極 33… 絶緣体膜

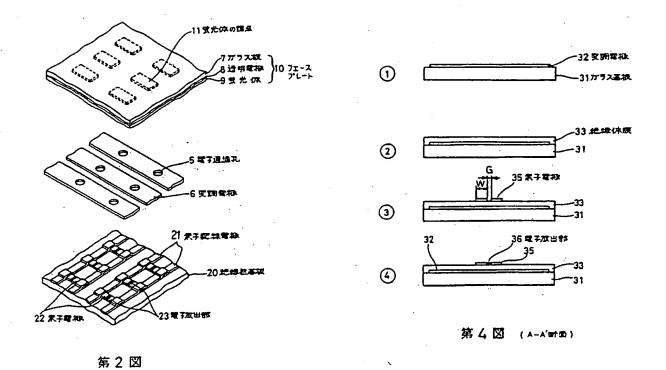
38… コンタクトホール 39… パラジウム微粒子 41… 変調配線電極

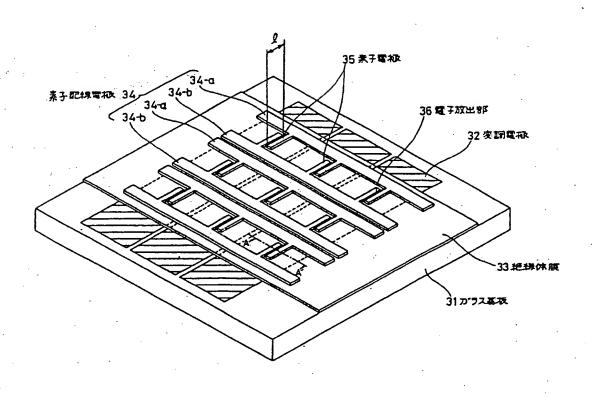
出願人 キャノン株式会社 代理人 豊 田 善 雄 ル 渡 辺 敬 介

> id Id ide



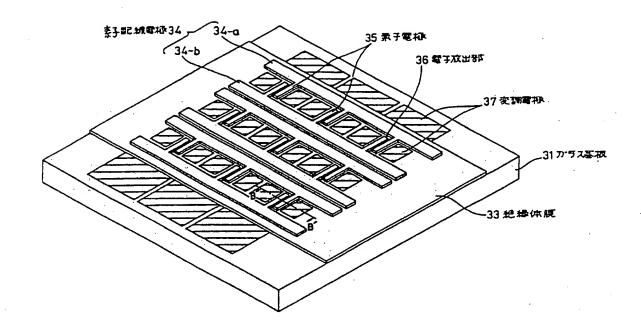
第1図



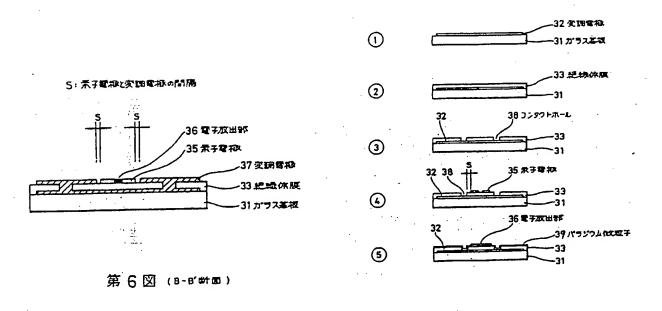


第3図

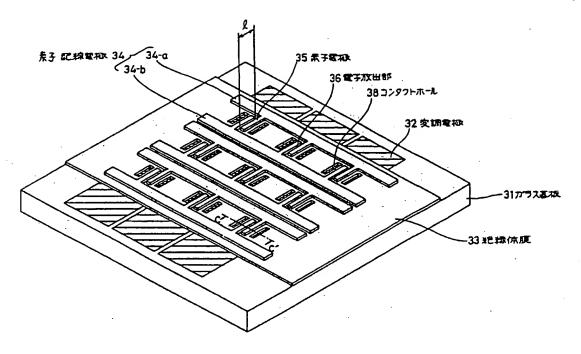
特問平3-20941 (11)



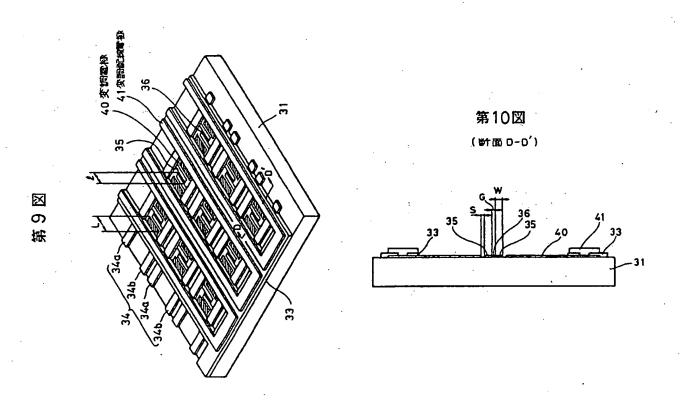
第5図



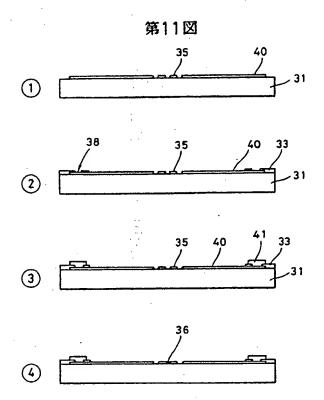
第8図 (c-c'stan)

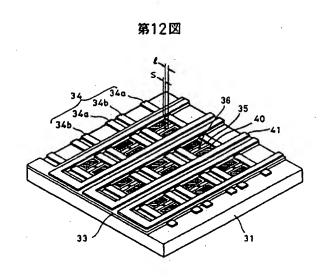


第7図



待開平3-20941 (13)







DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008404938 **Image available**
WPI Acc No: 1990-291939/199039

XRPX Acc No: N90-224743

Surface-conductive cold cathode modulated electron beam generator - uses conductive film on one side of thin insulating substrate to modulate electron-emitting structure on other

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: BANNO Y; KANEKO T; NOMURA I; ONO H; SUZUKI H; TAKEDA T; YOSHIKAZU

Number of Countries: 005 Number of Patents: 007

Patent Family: Date Week Applicat No Kind Date Patent No Kind 19900323 199039 19900926 EP 90105595 Α EP 388984 Α 19910129 JP 89290979 Α 19891110 199110 A · JP. 3020941 Α 19900321 199308 19930209 US 90497072 US 5185554 Α 19900323 199320 EP 388984 Α A3 19920102 EP 90105595 19900323 199731 EP 388984 19970702 EP 90105595 Α В1 19900323 199737 19970807 DE 630978 DE 69030978 Ε Α 19900323 EP 90105595 Α 19900321 199828 19980526 US 90497072 Α US 5757123 Α 19920728 Α US 92920916 19940914 US 94305852 Α

Priority Applications (No Type Date): JP 89290979 A 19891110; JP 8969389 A 19890323

Cited Patents: NoSR. Pub; EP 217003; EP 249968; EP 354750

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 388984 A 21

Designated States (Regional): DE FR GB

US 5185554 A 18 H01J-031/15

EP 388984 A3 21

EP 388984 B1 E 21 H01J-031/15

Designated States (Regional): DE FR GB

DE 69030978 E H01J-031/15 Based on patent EP 388984

US 5757123 A H01J-031/15 Cont of application US 90497072

Cont of application US 92920916

Cont of patent US 5185554

Abstract (Basic): EP 388984 A

The device consists of a rear plate (31) on which conductive electrodes (32) are formed. After deposition of thin insulating substrate (33) an electron=emitting structure of a surface=conductive cold cathode type (35) is formed on top.

The conductive electrodes modulate an electron beam emitted from the structure according to an incoming signal.

ADVANTAGE - Has uniform luminance. Can be manufactured easily. (21pp Dwg.No.1/12)

Abstract (Equivalent): EP 388984 B

An electron-beam generator of the thin film type comprising at least one electron-emitting device (34,35,36) and at least one modulating electrode (32,37) capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device, in accordance with an information signal; said electron-emitting device having an electron-emitting area (36) formed between electrodes (34), so that electrons are emitted from said emitting area by applying a voltage between said electrodes, characterised in that said modulating electrode and said electron-emitting device are either so laminated as to interpose an insulating substrate (33) therebetween, with said modulating electrode being disposed beneath said emitting area, or are disposed on the same plane of an insulating substrate (50).

Dwg.1/12

Abstract (Equivalent): US 5185554 A

The electron beam generator includes an electron emitting device

and a modulating electrode capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device in response to an information signal. An insulating substrate disposed between the modulating electrode and the electron-emitting device laminates the modulating electrode. The insulating substrate has a uniform thickness of from 0.1 to 200 micrometres. A number of the electron-emitting devices are arranged, and the distances between the modulating electrode and individual electron-emitting devices are all equal, in the range of 0.1 to 200 micrometres. The electron emitting device has a thickness of from 0.01 to 200 micrometres in the direction of electron beam emission. USE/ADVANTAGE - For image display appts. Easy alignment between modulating electrodes and electron-emitting areas. Image display appts. displays image free of luminance non-uniformity. (Dwg.1/12)

Title Terms: COLD; CATHODE; MODULATE; ELECTRON; BEAM; GENERATOR; CONDUCTING; FILM; ONE; SIDE; THIN; INSULATE; SUBSTRATE; MODULATE; ELECTRON; EMIT; STRUCTURE

Derwent Class: V05

International Patent Class (Main): H01J-031/15

International Patent Class (Additional): H01J-029/50

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): V05-D01; V05-D05C; V05-D06A